

产品名称	密级
E303Fi	内部公开
产品版本	Total 5 pages
V200R001	

HUAWEI E303FiTCPU-V200R001B518D99SP22C00

烧片软件版本说明书

Prepared by	白云婷/00230199	Date	2015-01-09
Reviewed by	刘承伟/00163719	Date	2015-01-09
Approved by		Date	



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved

修订记录

时间	修订版本	修订内容	作者
2015/01/09	1.0	FW 21.518.99.22.00	白云婷/230199

目 录

1	缩略语	4
2	硬件信息	4
2.1	版本描述	4
2.2	较前一版本的变更	4
2.3	遗留问题	4
3	烧片软件	4
3.1	版本描述	4
3.2	历次版本变更	4
3.2.1	V200R001B518D99SP22C00	4
3.3	遗留问题	5



1 缩略语

缩略语表中主要解释非行业通用缩略语，如HiLink等

缩略语	描述说明
HiLink	
Stick	

2 硬件信息

2.1 版本描述

Hardware Version: CU1E3131IM
Platform & Chipset: Balong Hi6758 V3R3M

2.2 较前一版本的变更

Index	Case ID	Issue Description
NA		

2.3 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
NA		

3 烧片软件

3.1 版本描述

Firmware Version : 21.518.99.22.00
Baseline information: Balong V3R3 C50B180
ProductLine WinDriver: Product Line WinDriver 2.78.08.00

3.2 历次版本变更

3.2.1 V200R001B518D99SP22C00

Index	Case ID	Issue Description
1	DTS2014111404159	【E303Fi-1】产品需要支持simlock3.0.为了和E303i系列产品区别，修改E303Fi-1的升级id为E303Fi，产品识别id为0x013，在代码中合入
2	DTS2014112506081	E303Fi-1 DCXO温补优化，修改NV上库。



3.3 遗留问题

Index	Case ID	Issue Description
1		
2		
3		